

グローバル企業・外資×ハイクラス転職 「語学力」を活かす転職なら、JAC Recruitment

半導体製造装置フィールドアプリケーションエンジニア(メカ)

製造技術(機械)のご経験のある方は歓迎です。

募集職種

人材紹介会社

株式会社ジェイ エイ シー リクルートメント

採用企業名

非公開

求人ID

1551459

業種

電気・電子・半導体

雇用形態

正社員

勤務地

京都府

給与

500万円~700万円

勤務時間

 $08:30 \sim 17:30$

休日・休暇

【有給休暇】初年度 10日 1か月目から 年間123日(+一斉年次有給休暇取得日2日) 週休2日制(基本土日祝、弊社カレンダー...

更新日

2025年11月28日 21:00

応募必要条件

キャリアレベル

中途経験者レベル

英語レベル

ビジネス会話レベル

日本語レベル

ネイティブ

最終学歴

専門学校卒

現在のビザ

日本での就労許可が必要です

募集要項

【求人No NJB2276576】

半導体製造装置のフィールドアプリケーションエンジニア(メカ)として、お客様との密なコニュニケーションを通した技術サポートを担っていただきます。具体的には、装置の導入支援や生産時のカスタマイズや技術サポートにおいて、技術的なコミュニケーションを通じて得るお客様のニーズや課題を開発部門にフィードバックし、新製品・新機能の提案を行います。お客様と信頼関係を深め、専門知識や折衝能力を高めることで、将来的にはプロジェクトリーダーや技術スペシャリスト、マネージャーとしてご活躍いただけるステージがございます。

お客様の工場に設置する半導体製造装置の導入支援 お客様のニーズから新しい機能の提案

スキル・資格

<必須>

自動機(FA)の知見・設計経験・立ち上げ経験のいずれかをお持ちの方

協調性、自主性と責任感があり、チームで成果をあげる働き方に魅力を感じる方

技術英語(初級)

<歓迎>

半導体製造装置のフィールドアプリケーションエンジニア経験

装置の設置・調整・トラブルシューティング経験

機械工学、電気電子工学、物理学等の一般知識

技術的な問題解決能力

技術英語 (中級以上)

<求める役割>

お客様との信頼関係を大切に、お客様のニーズや技術的な課題解決を的確に捉え、粘り強く課題解決に取り組み、最適なソリューションの提供に価値を感じる方。現状に留まることなく常に進化を追求し、新しい知識や技術の習得に意欲的な方。

会社説明

ご紹介時にご案内いたします